EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02251912

PUBLICATION DATE

09-10-90

APPLICATION DATE

27-03-89

APPLICATION NUMBER

01071935

APPLICANT: IBIDEN CO LTD;

INVENTOR:

YAMADA MASAYA:

INT.CL.

G02B 6/12 G02B 27/28

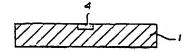
TITLE

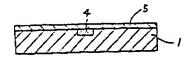
PRODUCTION OF THIN-FILM

WAVEGUIDE TYPE OPTICAL

ISOLATOR







ABSTRACT :

PURPOSE: To eliminate the need for a chemical etching treatment by growing the crystal film of a magneto-optical material only in the hollow grooves provided on a substrate surface to form a waveguide layer and forming a coating layer thereon.

CONSTITUTION: A photoresist film is formed in the part to be formed with the optical wave guide by a resist pattern on the substrate 1 and a metallic film is formed by sputtering, etc., over the entire surface; thereafter, the metallic film on the resist pattern is removed together with the resist to expose only the part to be formed with the optical wave guide and is subjected to an ion beam etching or the like to form the hollow groove 2 having the inside surface of a specular surface state. A single crystal film 3 is grown over the entire surface of the substrate 1 if an operation to grow the single crystal is carried out. The optical wave guide 4 consisting of the single crystal film existing only in the hollow groove is formed if the single crystal film formed in the part exclusive of the hollow groove 2 of the part to be formed with the optical wave guide is removed by polishing. The surface of the single crystal film 4 in the hollow groove 2 is also made into the specular state by polishing and, therefore, the coating layer 5 can be formed thereon. The need for a stage for etching the crystalline film to remove the unnecessary part and to shape the film is eliminated in this way and the accuracy and efficient mass production is possible.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

	.e				
 •					
		•			

⑲ 日本 国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A) 平2-251912

Dint. Cl. 3		識別記号	庁内整理番号	③ 公開	平成 2年(1	1990)10月 9	9日
	G 02 B 6/12	L	7036-2H				
	27/28	M A	7036-2H 8106-2H				
			寒杏語求	未請求 !	語文項の数	3 (全5首	۲١

②特 頭 平1-71935

②出 願 平1(1989)3月27日

②発 明 者 榎 本 充 岐阜県大垣市河間町3丁目200番地 イビデン株式会社河間工場内
②発 明 者 酒 井 靖 史 岐阜県大垣市河間町3丁目200番地 イビデン株式会社河間工場内

明 者 山 田 雅 哉 岐阜県大垣市河間町3丁目200番地 イビデン株式会社河

間工場内

⑪出 願 人 イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 ⑭代 理 人 弁理士 田 中 宏

明 細 10

1. 発明の名称

⑦発

薄膜導波型光アイソレータの製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 基板表面に凹溝を設け、この凹溝のみに磁気 光学材料の結晶数を育成させて導波層を形成し、 次いで少なくとも導波層上に被機層を形成するこ とを特徴とする種数導波型光アイソレータの製造 方法。

2. 基板表面に凹端を散け、この基板表面全面に 磁気光学材料の結晶膜を育成させ、次いで凹端部 以外に育成された結晶膜を除去し、凹溝のみに結 晶膜を存在させて導波層を形成する鏡求項第1項 記載の薄膜準波型光アイソレータの製造方法。

3. 基板表面に凹標を設け、且つこの凹槽部以外の表面を粗面状態となし、次いで基板表面全面に 磁気光学材料の結晶膜育成操作を施すことにより、 凹阱のみに結晶膜を育成させて導致層を形成する 請求項第1項記載の静度準波型光アイソレータの 製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産製上の利用分野)

本発明は、光通信等の分野における光アイソレータ、特に薄膜導液型光アイソレータの製造方法に関する。

(従来の技術及び解決すべき課題)

現在実用化されている光アイソレータとしては、ガーネット等の磁気光学結晶に方解石等の偏光子を組合せた、いわゆるパルク型のものがあり、また、液相エピタキシャル法で作成したガーネット厚膜を用いたいわゆる厚膜型アイソレータが開発されている。又近年は、更に量産化に優れ、低コスト化が可能で、且つ信頼が高いという特徴を有する、磁気光学薄膜導波路を用いた種膜導波型光アイソレータが研究されている(例えば特公昭60-49281号公羅、特別昭60-107616号公報家照)。

そして、本出頭人は、先に特度事故型光アイソ レータとして、ガーネット結晶基板、はガーネット結晶基板上に形成され、磁気光学材料からなる 導致層及び鉄導波層上に形成される被程層とから

特開平2-251912(2)

なる種膜導液型光アイソレータを開発した(特額 昭63-144694号)。

しかして、この新たに開発された薄膜帯波型光 アイソレータは、結晶基板の上に導波層及び被型 磨を形成して製造するものであるが、その際に、 導波層をチャンネル型の光導波路で形成させる場 合には、育成させた単結晶膜に化学的エッチング を施す工程が必要であり、この工程で失敗すれば 資金な単結晶膜を無駄にする問題点があった。

本発明はこの欠点を解消して、チャンネル型特に埋め込み型の光導波路を導波層とする希膜導波型光アイソレータを製造する方法を提供するにある。

(護図を解決するための手段)

即ち、本発明は、基板表面に凹構を設け、この 凹構のみに磁気光学材料の結晶膜を育成させて導 波層を形成し、 次いで少なくとも導波層上に被復 層を形成することを特徴とする薄膜導波型光アイ ソレータの製造方法である。

本発明においては、基板表面に光導放路形状の

後レジストパターン上の金属質をレジストと共に除去し、すなわち光導波路形成部分のみを露出させ、イオンピームエッチングなどで光導波路形成部分を凹溝になし、そして最後に残った金属膜を除去することにより行なう。この凹溝の内表面は銀面状態にある。

このようにして設けた基板表面の凹構のみに結 品度を形成させ、更にその上に被覆層を形成させ るには、例えば次の方法による。

その第1の方法は、基板表面に凹席を設けた後、 基板表面全面に磁気光学材料の結晶膜を育成させ、 その後に凹席以外に育成した結晶膜を除去して凹 溝のみに結晶膜を形成させて導液路、即ち導波層 を設け、次いで基板表面全体に被種層を形成する 方法である。

この方法について更に詳しく説明する。まず、 基板表面に凹牌を設けた後、基板表面全面に形成 させる結晶膜の材料としては、イットリウム・飲 ガーネット(YIG、Y.Fe.O...)、イットリウム・アル ミニウムガ-ネット(YAG、Y.A Q.O...)、またはそ 凹状の微(以下、凹濡という)を設け、この凹隔のみに結晶取を育成させ、その後に、この凹滞に存在した結晶取の上のみ、もしくは基板を学をを変して不用部分を除去して整形する工程を必要としない。従って、本発明によれば大の景の失敗で、なる。そして本発明方法によれば、たとえ基板に凹滞を形成させる。ので、対利点がある。

本発明で用いる基板としては、ガドリニウム・ガリウム・ガーネット(GCG、Gd、Ga、O.,)、サマリウム・ガリウム・ガーネット(SmCG、Sa、Ga、O.,)、ネオジム・ガリウム・ガーネット(NdGC、Nd、Ga、O.,)などである。

基板上に光導波路形状の凹溝を設けるには、基板にレジストパターンで光導波路形成部分にフォトレジスト原を形成し、次いで基板全面にスパッタリングなどでチタン等の金属膜を形成し、その

の世換体(ガドリウム・飲ガーネット(GdIG)など)、 部分世換体((Bi, Y), Fe, O, ,)など)のガーネット結 品額などが用いられる。

これらの単結晶膜の育成は、被相エピタキシャル法、化学堆積法(CVD法)、分子線エピタキシャル法(MBE法)、真空蒸着法、スパッタリング法などで行なう。

この単結晶の育成操作によって、単結晶膜は例えば図に示す様に育成する。すなわち第1図は光準波路形状の凹落2を形成した基板1の断面図である。この基板1に単結晶膜3を育成させると、第2 図の如く、光導波路形成部分の凹符内にも単結晶膜が育成し、また凹標以外の部分にも単結晶膜が育成し、

したがって、この光導波路形成部分の凹微以外の部分に形成された単結品限を除去すると、第3 図に示すごとき、凹落内のみに単結品度が存在する、すなわち光導波路が存在する基板が得られる。 4は単結品度である。

凹捞以外の部分に形成された単結晶膜の除去は、

特開平2-251912(3)

研磨により行なうのが好ましい。この研磨に当っては、研磨液を用いて行なうのが好ましい。そして研磨液として、基板を切削することの少ない研磨材粒子のスラリーを用いると、基板の平行度がそのまま光導波路の平行度となるので非常に有利である。この研磨材粒子としては例えばA2.0.が用いられる。

このようにして、表面の凹標のみに結晶膜が形成した基板が得られ、この凹層内に形成された結晶膜の表面も、研磨によって鏡面状態になっているので、その上に被理層を円滑に形成させることができる。第4回は被理層を形成させた状態を示す。5は被環層である。

被及居としては、イットリウム・鉄ガーネット (YIG、Y, Fe, O, ,)、イットリウム・アルミニウムガーネット (YAG、Y, A 2, O, ,)、またはその置換体(ガドリニウム・鉄ガーネット (Gd IG) など)、部分団換体((Bi, Y), Fe, O, , など)のガーネット結晶膜などが用いられる。そして被程層の歴折率は導致層の胚折率よりも0.005~0.05小さくする。又その厚

しては、先に第1の方在で述べたと同じものが使用される。また結晶膜育成操作も第1の方在で述べたと同じ方法が採用できる。

そして、被相エピタキシャル法、CVD法又はMBE 性により結晶成長を行わせた場合には、鏡面状態 により結晶成長を行わせた場合には、鏡面状態 にある凹橋内面には結晶膜が育成し、このとなった。 世間にはいかででは、変形ではないかがでは、 ないがでは、 はいかのののののののでは、 はないがでは、 はないかがでは、 はないかがでは、 はないかができまます。 では、 がでは、 がのののののののののののののでは、 がでは、 がでは、 がでは、 がでは、 がでないいができまます。 がでは、 がいができまする。 がいができる。 がいができる。 がいができる。 がいがでは、 がいが、 がいが

また、真空蒸着法又はスパッタリング法により 結晶膜を形成させる場合には、 銀面状態にある凹 隣内面に形成された膜は作成条件により真空蒸着 又はスパッタリングのみで結晶膜となるか、 成い は真空蒸着又はスパッタリング後の熱処理によっ て単結晶化されるが、 粗面状態の部分に生成した さは空気の影響がない程度の厚さ、即ち5μα以上であることが好ましい。この厚さが5μα以下の場合には、その上に上部層として例えば酸化亜鉛粉を形成するのが好ましい。被程層は必ずしも良好な結晶性を有する必要はなく、液相エピタキシャル法、CVD法、MBE法、真空蒸着法、スパッタリング法などを用いて容易に形成できる。

又、第2の方法は、基板表面に凹牌を設けた後、 凹牌以外の部分を粗面状態となし、次いで基板全 面に磁気光学材料の結晶膜育成操作を施して凹標 内のみに結晶膜(導波層)を形成させ、その後少な くとも導波層上に被張層を形成させる方法である。 この方法について詳しく説明する。

基板表面に凹溝を設けた後、凹溝部以外の部分を粗面状態にするために施す粗面加工は、凹溝部を保護して化学薬品で処理して行うこともできるが、 俄城的に、すなわち例えば研磨紙でラッピングすることにより行うのが好ましい。 研磨紙としては43000より粗いものを用いるのが好ましい。

基板表面の凹榫内に育成させる結晶膜の材料と

膜は熱処理の有無にかかわらず単結晶化されず、 熱処理の役割離してしまう。 従って、甚板表面の 凹牌部のみに結晶膜が形成し得る。

このようにして得られた凹溝部のみに結晶膜を 形成し導波層を設けた基板は、必要に応じて研磨 により、凹溝部に形成された結晶膜表面を整える。 そして、次いで、その上に被標層を形成する。被 程層の形成に関しては、先に類1の方法で述べた と同じである。又、この際、粗面状態部分を銀面 状態とすれば被程層を結晶膜の上のみならず、基 板全面に形成することができる。

实施例1

- 1) GGC単結晶ウエハを銀面研磨した後、フォトレジストを塗布し、軽光及び現象処理により、導 彼路を形成する部分に幅10μmのレジストパター ンを形成した。
- 2) その後、Rf (高周波) スパッタリング法によりTi 金属膜を形成し、次いでレジストパターン上のTi 金属膜をレジストと共に除去する。即ち、幅10μaの導致路を形成させる即分は単結晶銀面研

特閒平2-251912(4)

度面の状態となり、それ以外の部分はTi金属膜により被優されている状態となる。

- 3) 次いで、イオンピームエッチング装置にセットし、導放路を形成させる部分が深さ3μmとなるようにウエハ全面をエッチングし、その後残ったTi 金属膜をフッ酸: 研散: 水・1:1:50の水溶液で除去した。
- 4) これにより、基板に凹型の導波路パターンを 形成した。
- 5)このウエハをLPE(被相エピタキシャル)成長育成装置にセット、Pb0,Bi,0。,B,0。をフラックス成分としたBi,Y,Fe.A & ,0。,+Pb0+Bi,0。,+B,0。の混合物融液中で、(Bi,Y)。(Fe, A &)。0。。単結品薄膜をウエハ上に育成した。育成条件は、基板回転数100rpa、育成造度840℃、育成時間5分であった。次いで基板を回転数1000rpaで5分間回転させてフラックスを振り切り、徐春の後、酢酸に12時間投積することにより余剤な付着物であるフラックス成分を除去した。
- 6) これにより、ウエハの全面に3~5μmの良質

な(Bi, Y)。(Fe, A I)。0.。単結品得級が成長した。 次いで、導波路以外の部分に成長した単結品得限 をA I。0. スラリー(粒度3、1および0.5 μ nのもの を順次用いた)で研磨により除去した。この際、 ウエハはスラリーではほとんど研磨されないため、 導波路の形状は当初の凹標の形状になる。

- 7)この辞展型導波路を80でリン酸で5分間化学エッチングした後、LPE成長育成装置にセットし、Pb0、B.0.をフラックス成分としたY.Fe.O..*Pb0+B.0.の混合物融液中で、Y.Fe.O..*単結品薄膜をウエハ上に育成し被理層を形成した。育成条件は、基板回転数100rpa、育成温度920で、育成時間30分であった。次いで基板を回転数1000rpaで5分間回転させてフラックスを振り切り、徐冷の後、酢酸に12時間浸漬することにより余剰な付着物であるフラックス成分を除去した。
- 8) これにより、ウエハの全面に6~9μnの良質なY。Fe、0、単結品薄膜が成長し、2層構造のアイソレータ用単結品薄膜を得た。
- 8) 得た単結品薄膜に、外部から500Cの磁界を印

加し、He-Neレーザ(1.15μm)を用いてアイソレーション比を測定したところ、29dBの値が得られた。 実施例2

- 1) CGG単結晶ウェハを銀面研磨した後、フォトレジストを塗布し、露光及び現像処理により、導波路を形成する部分に幅10μmのレジストパターンを形成した。
- 2)その後、Rfスパッタリング法によりTi 金属額を形成し、レジストパターン上のTi 金属額をレジストと共に除去する。即ち、10μmの導波路を形成させる部分は単結晶銀面研磨面の状態となり、それ以外の部分はTi 金属腹により被覆されている状態となる。
- 3) 次いで、イオンピームエッチング装置にセットし、導波路を形成させる部分が深さ5μmとなるようにウエハ全面をエッチングし、残ったTi金属変をフッ酸: 磷酸: 水=1:1:50の水溶液で除去した。
- 4) これにより、芸板に凹型の導波路パターンを 形成した。
- 5) 得たウエハを平行度が<2μαとなるように

#800の耐水研磨紙でラッピングした後、超音波洗棒、乾燥した。

- 6) このウエハをLPE成長育成装置にセット、Pb0, Bi, 0., B. 0, をフラックス成分としたBi, Y. Fa. A ℓ, 0, . + Bi, 0, + Pb0+B, 0, の混合物融被中で、(Bi, Y). (Fe, A ℓ). 0, . 単結品薄膜をウエハ上に育成した。育成条件は、基板回転数100rpm、育成温度840℃、育成時間5分であった。次いで基板を回転数1000rpmで5分間回転させてフラックスを振り切り、徐冷の後、酢酸に12時間浸漬することにより余利な付着物であるフラックス成分を除去した。
- 7) 導波路部分には、5~6μmの良質な(Bi,Y)。 (Fe, A 2)。0.. 単結品辞額が成長したが、ラップ研 置面には何等成長せず、ラップ研歴面のままであった。
- 8) 次いで、0.5μmのアルミナスラリーで研磨したところ、良好な形状を有する(Bi,Y)。(Fe,A2)。 0.,単結晶拇数型導波路を得た。
- 8) この確模型導波路を80℃リン酸で5分間化学 エッチングした後、LPE成長育成装置にセットし、

特別平2-251912 (5)

Pb0、B.0、をフラックス成分としたY.Fe.O.、+Pb0+B.0。の混合物融級中で、Y.Fe.O.、単結品薄膜をウエハ上に育成し被覆層を形成した。育成条件は基板回転数1000rpa、育成温度920で、育成時間30分であった。次いで基板を回転数1000rpaで5分間回転させてフラックスを振り切り、徐浩の後、酢酸に12時間浸渍することにより余剰な付着物であるフラックス成分を除去した。

- 10) これにより、導波層単結品上に7〜8μmの良質なY。Fe。0、単結品薄膜が成長し、2層構造のアイソレータ用単結品薄膜を得た。
- 11) 得た単結品確認に、外部から500Gの磁界を 印加し、He-Neレ-ザ(1.15 μm)を用いてアイソレー ション比を測定したところ、28dBの値が得られた。 (発明の効果)

本発明方法によると、結晶基板、鉄基板上に形成された磁気光学材料からなる導波層及び導波層上に形成された被積層とからなる時膜導波型光アイソレータを精度良くかつ能率よく量産できる。また本発明は、基板上に育成させた結晶膜にエッ

チングを施して不用部分を除去し整形する工程を 必要としないので、エッチング時に生じやすい失 敗による結晶膜の無駄を無くすることができる利 点がある。そして、たとえ基板表面に凹槽を設け る工程で失敗しても、基板の損失のみで済むため 有利である。従って、本方性によれば、低コスト で上記構造の薄膜導弦型光アイソレータを製造す ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1~4図は、本発明方法の製造過程の一例を示した韓膜導放型光アイソレータの断面図である。

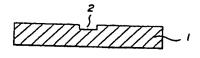
第1図は凹溝を形成した基板の断面図、第2図は 該基板に単結品膜を育成させた断面図、第3図は 凹溝に単結品膜を形成させたチャンネル型光導被 路の断面図、第4図は本発明で移られた静膜導致 型光アイソレータの断面図である。

1 … 基板 2 … 凹牌 3 … 結晶膜

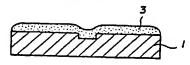
4…導波層 5…被穩層

出願人 イビデン株式会社 代理人 弁理士 田 中 宏

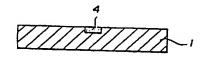




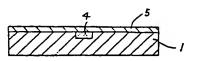
第 2 図



第3図



第 4 図



-59-